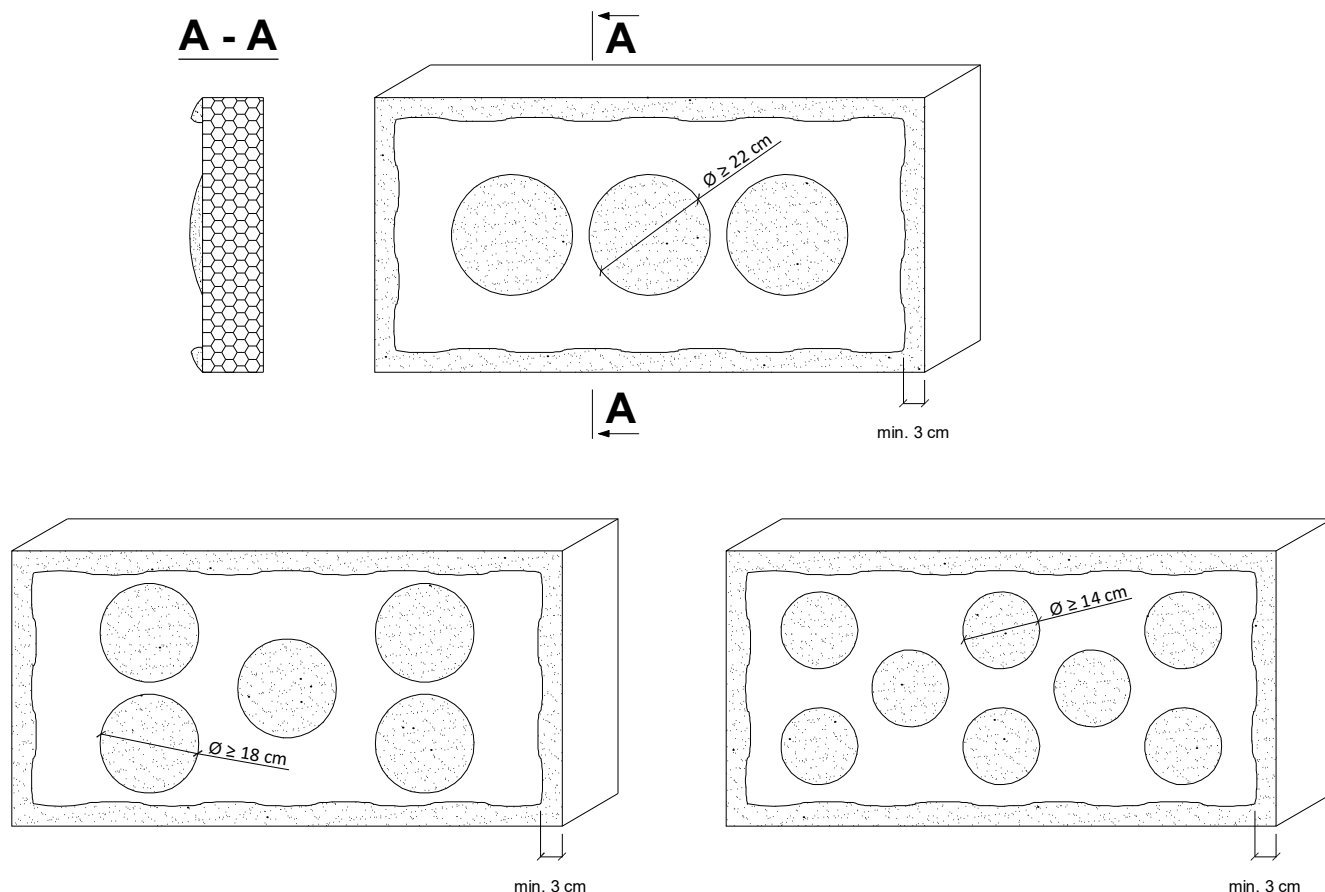
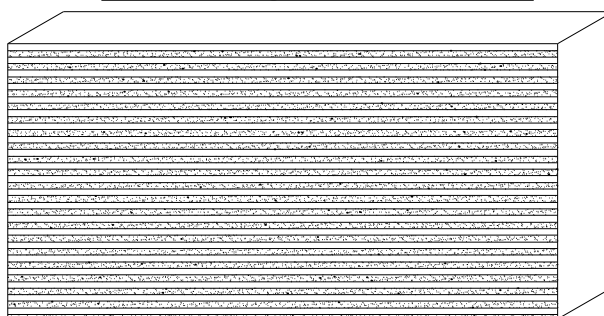


Metoda "pasmowo-punktowa"



Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca po dociśnięciu do podłoża powinna zapewniać min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.

Metoda grzebieniowa



W przypadku równych i gładkich podłoży płyty termoizolacyjne można kleić tzw. metodą grzebieniową przy użyciu pacy zębatej (zęby 10-12 mm).

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Nazwa schematu
Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej
BOLIX na płycie styropianowej EPS 50x100 cm

Nr schematu
1.13.1

Data wykonania schematu
01.2017

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach technicznych BOLIX.

BOLIX[®]

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl